

**LED DISPLAY****LTS-4817CTB-P**  
**DATA SHEET**

<b><u>ITEM</u></b>	<b><u>Description</u></b>	<b><u>By</u></b>	<b><u>DATE</u></b>
1	New Spec	Reo Lin	2011/03/28
2	Modify PACKAGE DIMENSIONS AND RECOMMENDED SOLDERING PATTERN	Reo Lin	2011/08/10

**FEATURES**

- \* 0.39 inch (10.0 mm) DIGIT HEIGHT
- \* CONTINUOUS UNIFORM SEGMENTS
- \* LOW POWER REQUIREMENT
- \* EXCELLENT CHARACTERS APPEARANCE
- \* HIGH BRIGHTNESS & HIGH CONTRAST
- \* WIDE VIEWING ANGLE
- \* SOLID STATE RELIABILITY
- \* CATEGORIZED FOR LUMINOUS INTENSITY
- \* SMD DISPLAY
- \* **LEAD FREE PACKAGE (ACCORDING TO ROHS)**

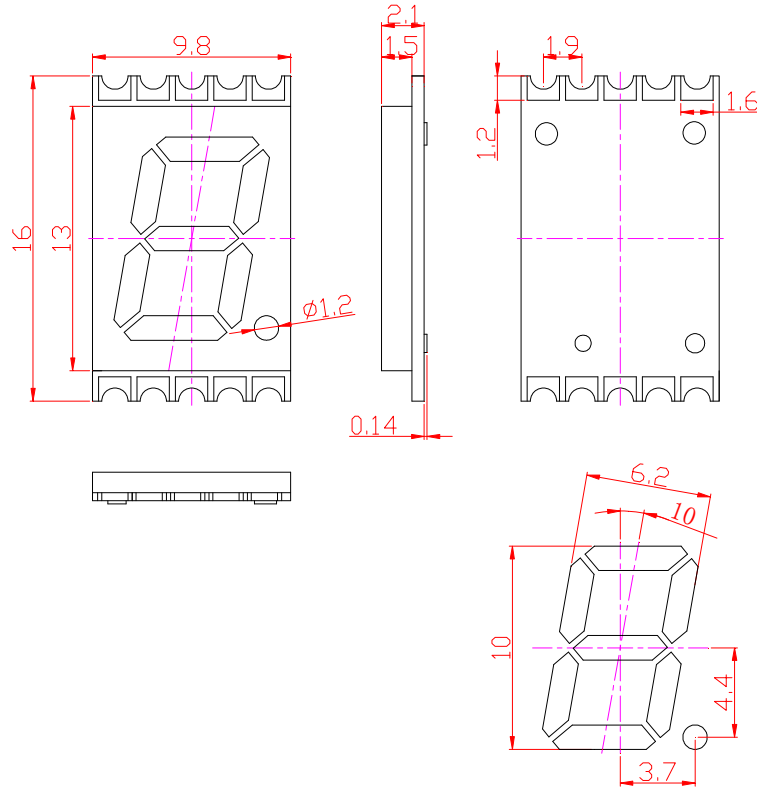
**DESCRIPTION**

The LTS-4817CTB-P is a 0.39 inch (10.0 mm) digit height single digit SMD display. This device uses InGaN blue LED chips (InGaN epi on Sapphire substrate). The display has gray face and white segments, and suitable for reverse mount assembly.

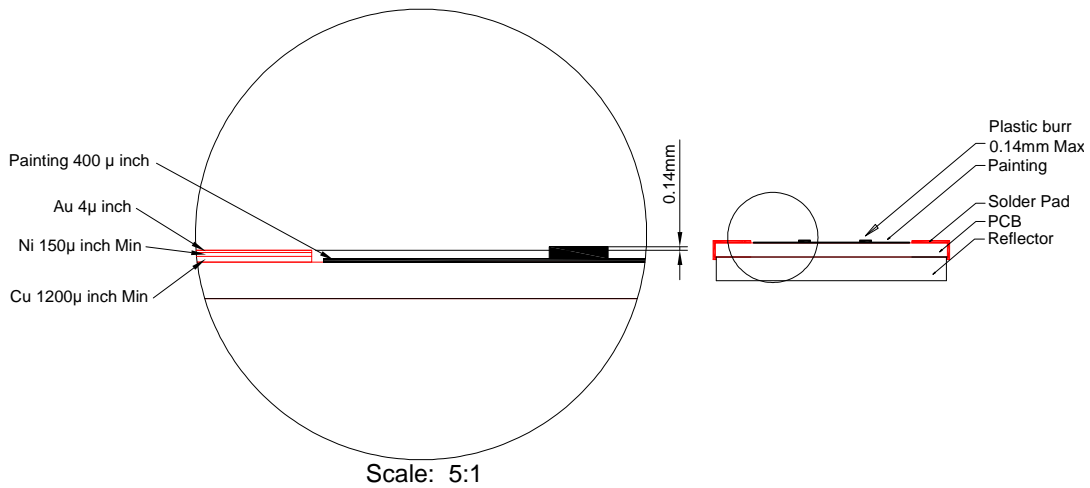
**DEVICE**

<b>PART NO.</b>	<b>DESCRIPTION</b>
InGaN Blue	Common Anode
LTS-4817CTB-P	

**PACKAGE DIMENSIONS**



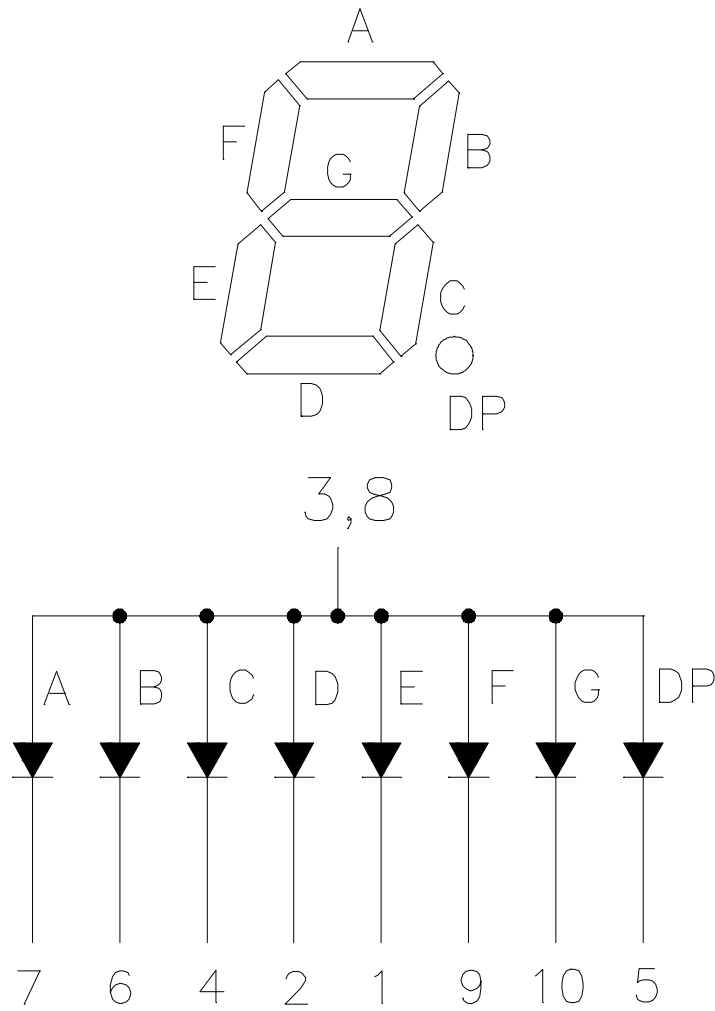
**Solder Pad Vs Painting Diagram**



**NOTES:**

1. Plastic pins' burr max. 0.14 mm,
2. All dimensions are in millimeters. Tolerances are  $\pm 0.25\text{mm}$  (0.01") unless otherwise noted.
3. Solder pad materials and thickness: Cu: 1200  $\mu$  inch Ni: Min 150  $\mu$  inch Au: 4  $\mu$  inch.

## INTERNAL CIRCUIT DIAGRAM



**PIN CONNECTION**

<b>No.</b>	<b>CONNECTION</b>
1	CATHODE E
2	CATHODE D
3	COMMON ANODE
4	CATHODE C
5	CATHODE D.P.
6	CATHODE B
7	CATHODE A
8	COMMON ANODE
9	CATHODE F
10	CATHODE G

**ABSOLUTE MAXIMUM RATING AT Ta = 25°C**

PARAMETER	MAXIMUM RATING	UNIT
Power Dissipation Per Segment	70	mW
Peak Forward Current Per Segment (Frequency 1Khz,10% duty cycle )	100	mA
Continuous Forward Current Per Segment	20	mA
Forward Current Derating from 25 °C	0.21	mA/°C
Operating Temperature Range	-40 °C to +105 °C	
Storage Temperature Range	-40 °C to +105 °C	
Iron Soldering Conditions: 1/16 inch Below Seating Plane for 3 Seconds at 260 °C		

**ELECTRICAL / OPTICAL CHARACTERISTICS AT Ta = 25°C**

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	TEST CONDITION
Average Luminous Intensity	I <sub>v</sub>	8.4	26.8		mcd	I <sub>F</sub> = 10mA
Peak Emission Wavelength	λ <sub>p</sub>		468		nm	I <sub>F</sub> = 20mA
Spectral Line Half-Width	Δλ		25		nm	I <sub>F</sub> = 20mA
Dominant Wavelength	λ <sub>d</sub>		470		nm	I <sub>F</sub> = 20mA
Forward Voltage Per Segment	V <sub>F</sub>		3.3	3.6	V	I <sub>F</sub> = 20mA
Reverse Current Per Segment <sup>(2)</sup>	I <sub>R</sub>			100	uA	V <sub>R</sub> = 5V
Luminous Intensity Matching Ratio	I <sub>v</sub> -m			2:1		I <sub>F</sub> = 10mA

Note:

- Luminous intensity is measured with a light sensor and filter combination that approximates the CIE (Commision Internationale De L'Eclairage) eye-response curve.
- Reverse voltage is only for IR test. It can not continue to operate at this situation.

**TYPICAL ELECTRICAL / OPTICAL CHARACTERISTIC CURVES**

(25°C Ambient Temperature Unless Otherwise Noted)

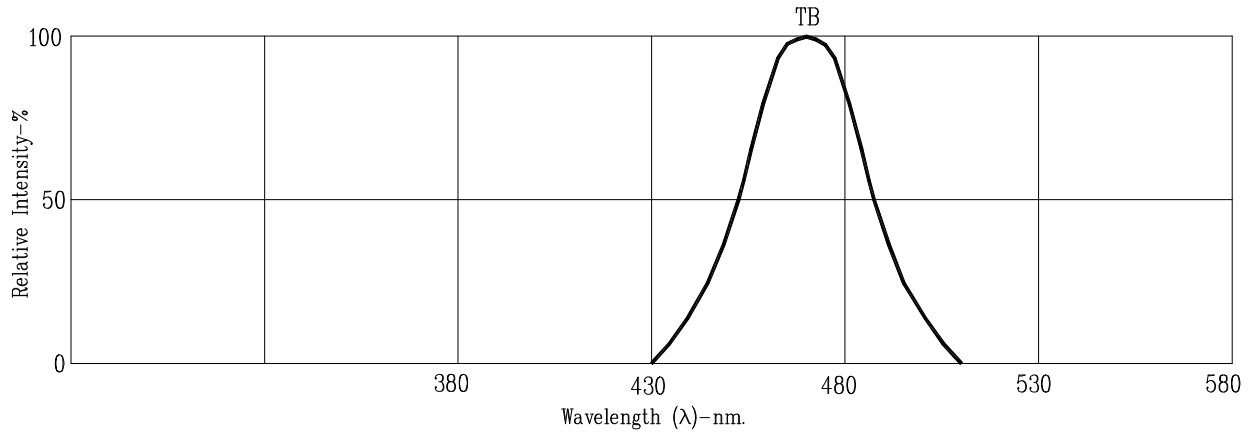


Fig1. RELATIVE INTENSITY VS. WAVELENGTH

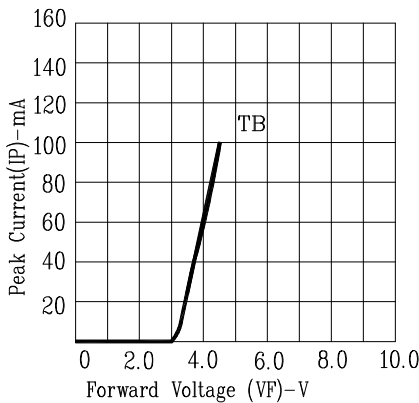


Fig3. FORWARD CURRENT VS. FORWARD VOLTAGE

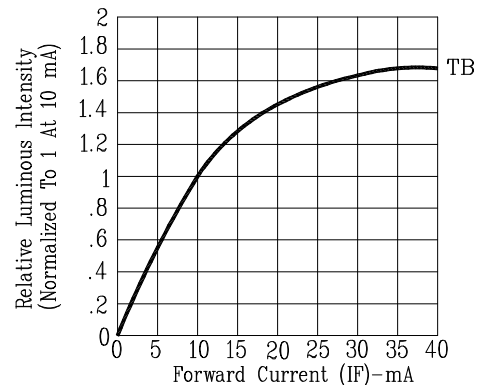


Fig4. RELATIVE LUMINOUS INTENSITY VS. FORWARD CURRENT

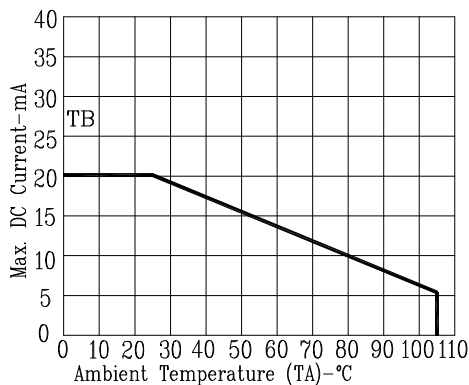


Fig5. MAX. ALLOWABLE DC CURRENT VS. AMBIENT TEMPERATURE.

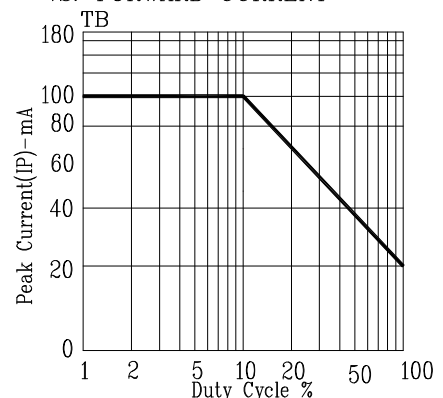
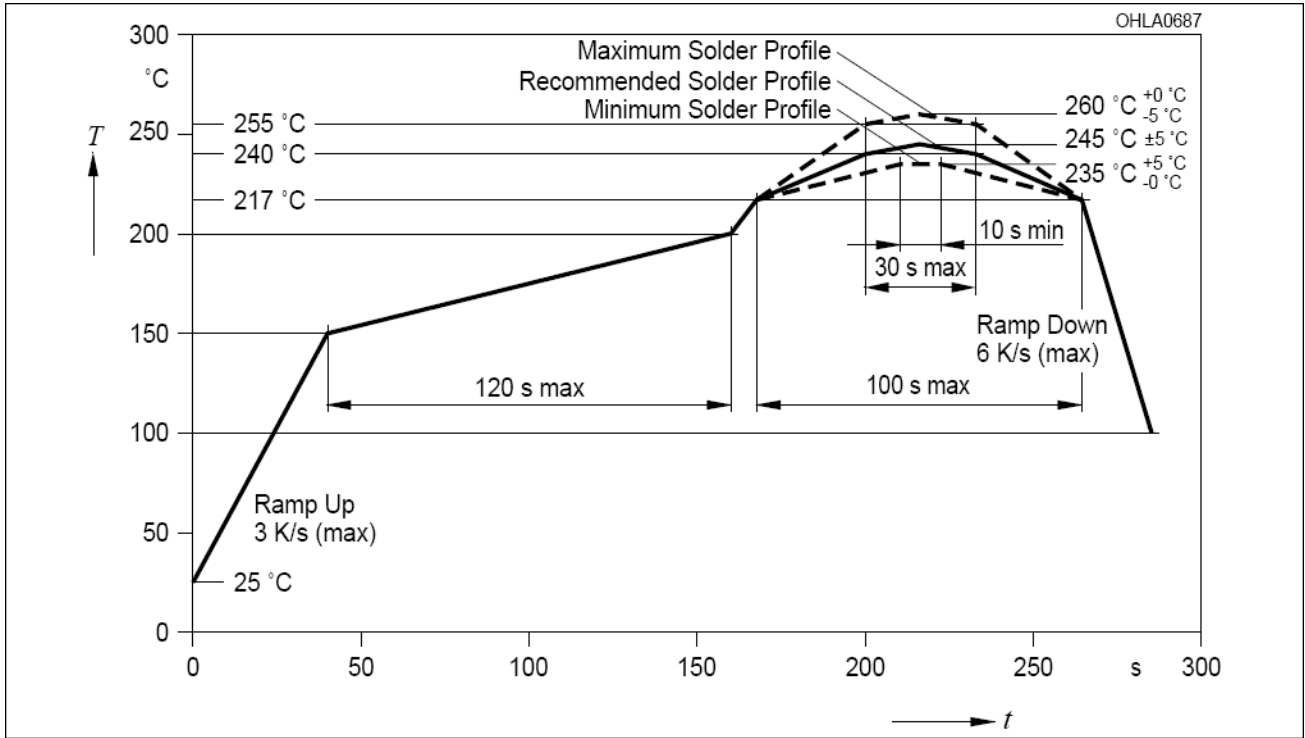


Fig6. MAX. PEAK CURRENT VS. DUTY CYCLE % (REFRESH RATE 1KHz)

NOTE: TB=InGaN/sapphire Blue

**SMT SOLDERING INSTRUCTION**



Note:

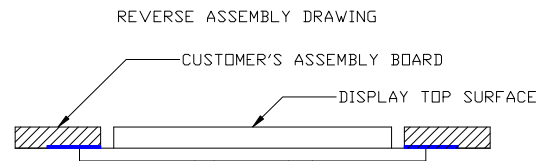
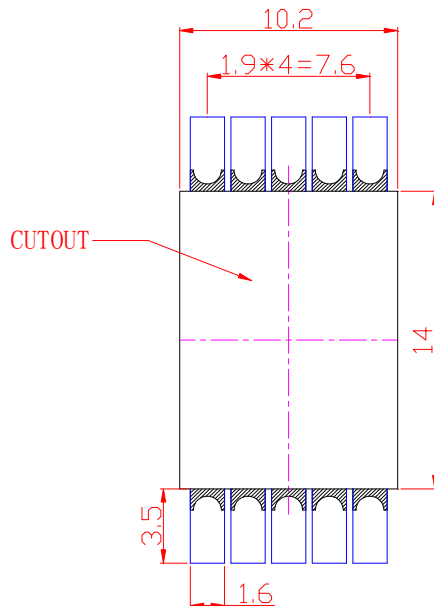
1. Recommended soldering condition:

<b>Reflow Soldering (Two times only)</b>		<b>Soldering Iron (One time only)</b>	
Pre-heat:	120~150°C.	Temperature	300°C Max.
Pre-heat time:	120sec. Max.	Soldering time	3sec. Max.
Peak temperature:	260°C Max.		
Soldering time:	5sec. Max.		

2. Number of reflow process shall be less than 2 times, and cooling process to normal temperature is required between the first and the second soldering process.

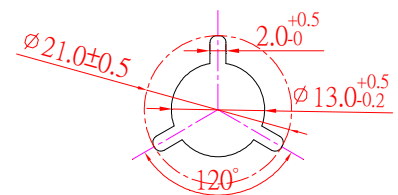
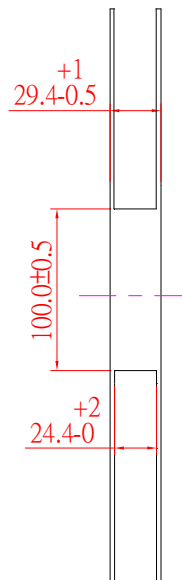
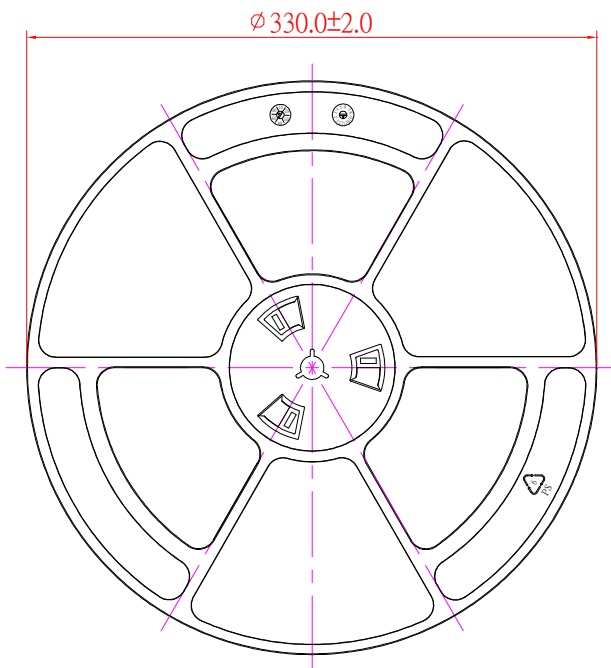


## RECOMMENDED SOLDERING PATTERN



Note: All dimensions are in millimeters.

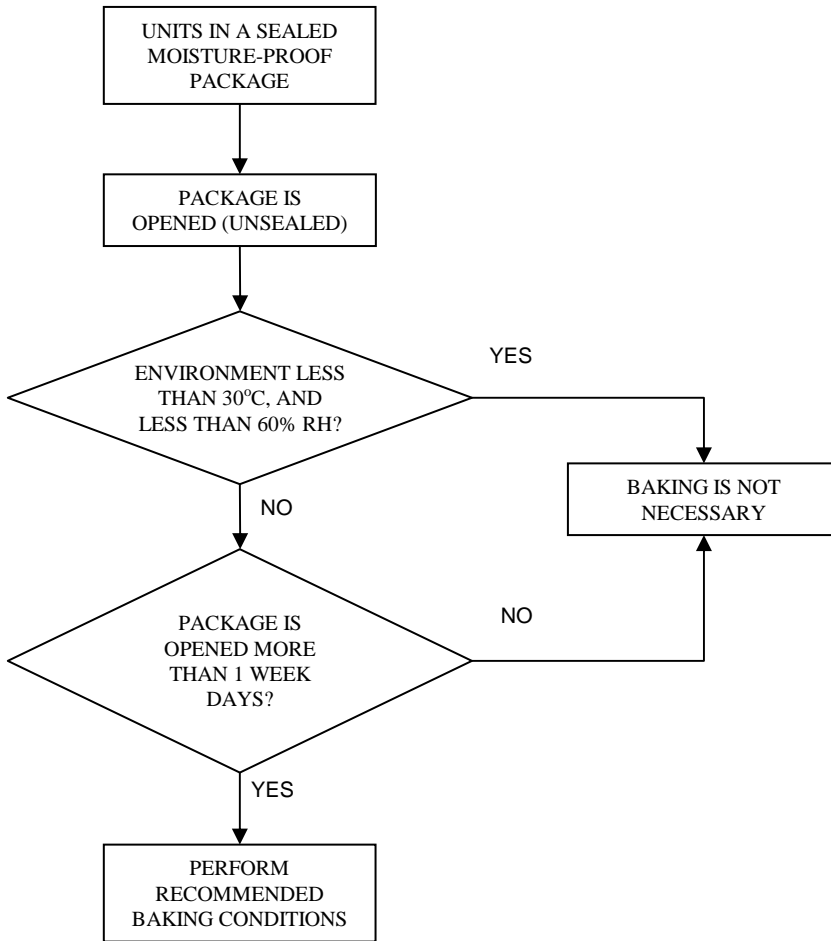
## PACKING REEL DIMENSIONS





**Moisture Proof Packaging**

All N/D SMD displays are shipped in moisture proof package. The displays should be stored at 30°C or less and 90% RH or less. Once the package opened, moisture absorption begins.



**Baking Conditions**

If the parts are not stored in dry conditions, they must be baked before reflow to prevent damage to the parts.

Package	Temperature	Time
In Reel	60 °C	≥ 48hours
In Bulk	100 °C	≥ 4hours
	125 °C	≥ 2hours

**Baking should only be done once.**



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.